지식경제부 Ministry of Knowledge Economy **보도자료**	http://www.mke.go.kr
'11년 4월 5일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.	
자료문의 : 원동진 부품소재총괄과장, 윤청현 주무관(2110-5617)	

부품소재기업의 미래시장, 신흥국가로 Go!!

– 글로벌 파트너쉽사업 인니, 베트남 등 신흥국가로 크게 확대 –

□ 지식경제부(장관: 최중경)는 부품소재기업의 **지속가능 성장**을 위한 **미래시장 선점**을 위해 올해부터 **「Global Partnership」**(이하 GP) 사업 대상을 **신흥국가로 크게 확대**할 계획(11년 예산 35억원)

○ GP사업은 해외 **글로벌 수요기업과** 국내 부품소재기업간 **전략적 제휴를 지원**하는 프로그램으로 지난해 미국, 일본, EU 등 **선진시장을 중심으로 첫 사업**을 추진하였음

○ 최근 **신흥국가의** 경제 성장과 소득 증가로 **고부가 부품소재 수요가 증가**함에 따라 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 인도 브라질 등 **5개 신흥국가를 신규 협력 대상국가로 확대**키로 함

- 특히 신흥시장은 해외 수요기업과 공동 R&D 중심의 협력을 지원하는 선진시장과 달리 기술이전, 기술제휴, 지분투자, 합작 등 **현지 기업과 상호 win-win하는 시장진출 전략**을 추진할 계획

〈부품소재 "10 & 100" 해외진출 방안〉

□ **(기본방향)** 부품소재 무역수지 **흑자기조 유지** 및 우리 부품소재**기업의 지속가능 성장**을 위한 해외진출 지원 강화

□ **(추진방안)** 국가별 특성을 고려하여 **「10대 전략국가」**의 **지속적인 해외진출 추진**

○ **(신흥시장*) 100대 수출 전략품목****을 중심으로 기술이전, 지분투자, 합작 등 현지 기업과 상호 win-win 하는 **내수 친화적 시장진출** 추진

* 중국, 인도, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 브라질 등
**현재 선진국 수출 상위품목 중 신흥국가 수요 및 수출 확대가 예상되는 품목

○ **(선진시장*) 100대 글로벌기업****을 중심으로 공동 R&D, 신뢰성 등 **제품 개발단계부터 협력체계**를 구축하여 선진시장 진출 확대

* 미국, 일본, EU, 대만 등
**국내 기업과 협력 가능성이 높은 글로벌기업을 선정, 상시 제휴 지원

□ **(11년도 GP사업)** 부품소재 **수출구조 다변화** 및 **무역 1조불 달성**을 위해 **「10대 전략국가」**를 중심으로 **해외진출을 강화할 계획**

○ **시장 및 국가별 산업 특성,** 부품소재 수요 전망을 고려하여 주요 **상담분야* 선정**하여

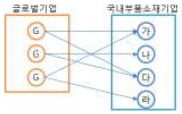
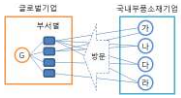
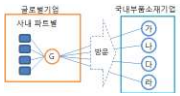
* (붙임 참조) EU-풍력, 정밀기계, 미국-수송 및 중장비, 반도체장비, 인도 : 모바일, 베트남 : 전기전자, 인도네시아 : 기계, 자동차 등

- 미국, 일본, 인도네시아 등 현지에서 **글로벌 파트너링 상담회 15회, Pin point 상담회를 2회** 개최할 계획

- 또한 사업에 참여하는 부품소재기업의 **해외 진출을 위한 글로벌 역량 강화**를 위해 **기술마케팅, 지재권 관리전략 교육** 등을 지원함

○ 특히 상담회에서 발굴된 국내외 기업간 제휴 유망 프로젝트는 **부품소재 기술개발사업**(해외 공동주관 30억원), **글로벌 파트너쉽 신뢰성사업**(15억원)을 **연계하여 제휴 성사를 적극 지원**할 예정

< GP사업 상담 유형 >

구분	내용	
GP 상담회	국내기업 또는 글로벌기업에게 독립된 상담부스를 제공하여 사전 매칭에 의한 기업별 순차적 심층 상담 [장점] 다수의 글로벌 기업과 상담 가능	
Pin point 상담회	국내 부품소재기업 다수(품목 및 기술별)가 해외 글로벌기업 1개사를 집중 상담 [장점] 글로벌기업의 수요요구에 대한 집중상담 가능	
	해외 글로벌기업 1개사의 여러 파트별 담당자가 국내 부품소재기업을 순차적으로 집중 상담 [장점] 글로벌기업의 수요요구에 대한 집중상담 가능	

□ **(10년도 성과) 국내외 상담회**(17회)에 1,037개사(해외 322社, 국내 715社)가 참여하여 해외 수요기업과 약 **1억불 규모*의 계약을 체결**함

○ 이밖에도 Applied Materials(반도체장비 부품 국산화), Caterpillar(친환경 중장비 부품개발) 등 국내 부품소재기업과 제휴가 유망한 다수의 프로젝트 협의가 진행 중

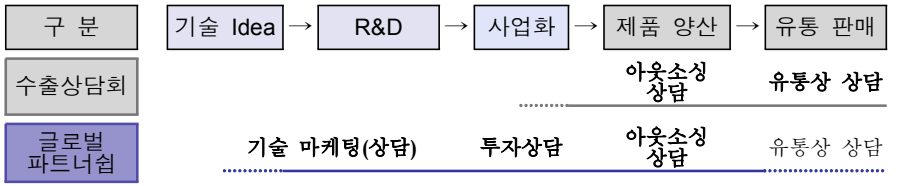
* 한남하이텍-Avery Dennison, IN-CLT-Ciena 등 공동 R&D 및 납품 3건(6천만불), 아웃소싱 8건(1,024만불), 투자유치 1건(1,500만 유로), 기타 NDA 5건 체결

□ **(11년도 성과목표 및 기대효과)** 그간 꾸준히 추진해온 상담 성과를 통해 해외 기업과 공동 R&D 및 납품 5건(1억불), 아웃소싱 10건(0.5억불), 투자유치 5건(1억불) 등 **2.5억불 규모의 계약을 달성할 계획**

○ 그 결과 GP사업이 우리 기업과 해외 수요기업이 **상호 win-win** 하는 **대표적인 글로벌 협력 프로그램**으로 자리 잡을 것으로 기대

○ 또한 기업의 다양한 needs에 따라 기업간 협력 가능한 모든 유형의 사업*을 연결하는 **GP사업이** 기존 **수출상담회와 차별화**된 **새로운 마케팅 프로그램**으로 인식될 것으로 기대함

* 공동 R&D, 기술이전 및 거래, 지분투자, 합작 등 다양한 상담이 진행되며 이에 따라 상담에 참여하는 해외 기업의 부서 또한 구매뿐만 아니라 Technology & Science, 비즈니스 개발, 연구부서 등으로 다양함



□ **(사업 설명회)** 한편 GP사업 전담기관인 한국산업기술진흥원과 kotra는 현재 사업에 참여할 국내 기업을 상시 모집 중이며(문의 : 02-6009-3947, www.gpkorea.or.kr)

○ **4.6(수)~7(금), 11(월)까지** 사업 홍보 및 경쟁력 있는 국내 기업 발굴을 위해 **전국 순회 설명회 개최**할 계획

- 특히 '신뢰성 기반기술확산사업', 'M&A 활성화 지원사업'과 공동 설명회를 개최하여 부품소재기업 지원사업 정보를 제공할 예정

< 전국 순회 설명회 일정 >

일시	지역	장소
4. 6(수) 14시	광주	전자부품연구원 광주지역본부 지원동 3층 대회의실
	창원	재료연구소 연구1동 2층 세미나실
4. 7(목) 14시	대전	기계연구원 본관동 1층 대회의실
	대구	계명대학교 성서캠퍼스 신바우어관 3층 멀티미디어실
4.11(월) 14시	서울경기	경기테크노파크 1층 대강당 (한양대 안산캠퍼스 내)

참고1 부품소재 글로벌 파트너쉽사업 개요

□ 사업 개요

○ 목적 : 해외 **수요기업과의 전략적 제휴 활성화**를 통한 국내 부품 소재기업의 **해외시장 진출 촉진**

○ 수행 기관 : 한국산업기술진흥원, Kotra

○ 11년도 예산 : 35억원

○ 주요 내용

- 글로벌 **제휴 유망 100대 해외 기업** 및 **수출 100대 품목 선정**
- **국내외 셔틀형(Shuttle) 상담회**
- 제휴 유망 **글로벌기업 지정 핀포인트(Pin Point) 상담회**
- 제휴 Project 성사를 위한 **공동 R&D 및 신뢰성 연계 지원**
- **전문 기업분석기관을 통한** 국내 기업 **영문 IR 작성 지원**

□ 주요 일정(안)

국 가	시기	상담 분야	국 가	시기	상담 분야
인도 (뉴델리)	4.24	모바일 부품	인도네시아 (자카르타)	6월	기계, 자동차부품
EU (함부르크)	6.14	풍력, 태양광 부품	EU (취리히)	6.15	전자, 기계부품
미국 (디트로이트)	6.21	자동차 부품	중국 (광저우)	7월	디스플레이 부품
베트남 (호치민)	8월	전기전자 부품	일본 (도쿄)	9월	자동차, 전기전자 부품
중국 (상해)	9월	기계, 자동차, IT제품	브라질 (상파울루)	9월	항공, 기계부품
대만 (타이페이)	10월	모바일, 디스플레이 부품	말레이시아 (콸라룸푸)	10월	자동차부품
미국 (시카고)	10월	상용차 및 중장비	GP Korea	11월	부품소재 전분야 * 부품소재 기술상, 성과전시회 등 연계
(실리콘밸리)		반도체장비 부품			

* 상담회 일정은 추후 변동 가능

참고2 2010년도 글로벌 파트너쉽사업 성과

유형	체결 주체		내용	비고 (기대효과)
	국내	국외		
MOU 체결	한남하이텍	Avery Dennison	• (공동 R&D 및 납품) 자동차 풍절음 방지용 접착 테이프 공동개발	• 향후 5년간 매출 3천만불 발생
	A社	B사	• (공동 R&D 및 납품) 광전송장비 부품 공동개발	• 12년부터 5년간 매출 3천만불 발생
	서울대	Avery Dennison	• (공동 R&D) 전자 재료용 접착제 개발	• 서울대에 연구비 20만불 제공
	전남도	BARD, KORWIND	• (투자유치) 5GW 해상풍력 프로젝트 위한 공장 건립 및 기술이전 합작투자	• 1,500만 유로 투자
	K社	IHI	• (아웃소싱) 압축기 부품	• 25만불 납품 MOU
	KIAT, KOTRA	SZSIA (심천반도체협회)	• (제휴 협력) 기업 발굴 및 매칭 협력	• 심천 반도체분야
	KIAT, KOTRA	ISPC	• (제휴 협력) 기업 발굴 및 매칭 협력	• 상해 글로벌기업
	KOTRA	Avery Dennison	• (제휴 협력) 기업 발굴 및 매칭 협력	
	KOTRA	Kenmec Mechanical Eng.	• (제휴 협력) 기업 발굴 및 매칭 협력	
	KOTRA	Sampo Corp.	• (제휴 협력) 기업 발굴 및 매칭 협력	
	KOTRA	TECOM Corp.	• (제휴 협력) 기업 발굴 및 매칭 협력	
	KOTRA	Caterpillar	• (제휴 협력) 기업 발굴 및 매칭 협력	
아웃소싱 체결	C사	KUBOTA	• (납품) 유체윤활베어링	• 10년 31만불 수출
	D사	KURIMOTO	• (납품) 플랜트기계 부품 * 10년만에 對韓 수입 재개	• 10년 15만불 수출
	E사	Hitachi Zosen Corp.	• (납품) 연마기기 부품	• 10년 23만불 수출
	F사	Repower	• (납품) 메인샤프트	• 100만불 공급계약
	G사	Nordex	• (납품) 메인샤프트	• 90만불 공급계약
	H사	Winwind	• (납품) 볼트, 너트	• 공급계약 체결
	I사	Dewind Germany	• (납품) 메인샤프트	• 265만불 공급계약
	J사	Applied Materials	• (납품) Bellows(송풍기)	• 400만불 공급계약